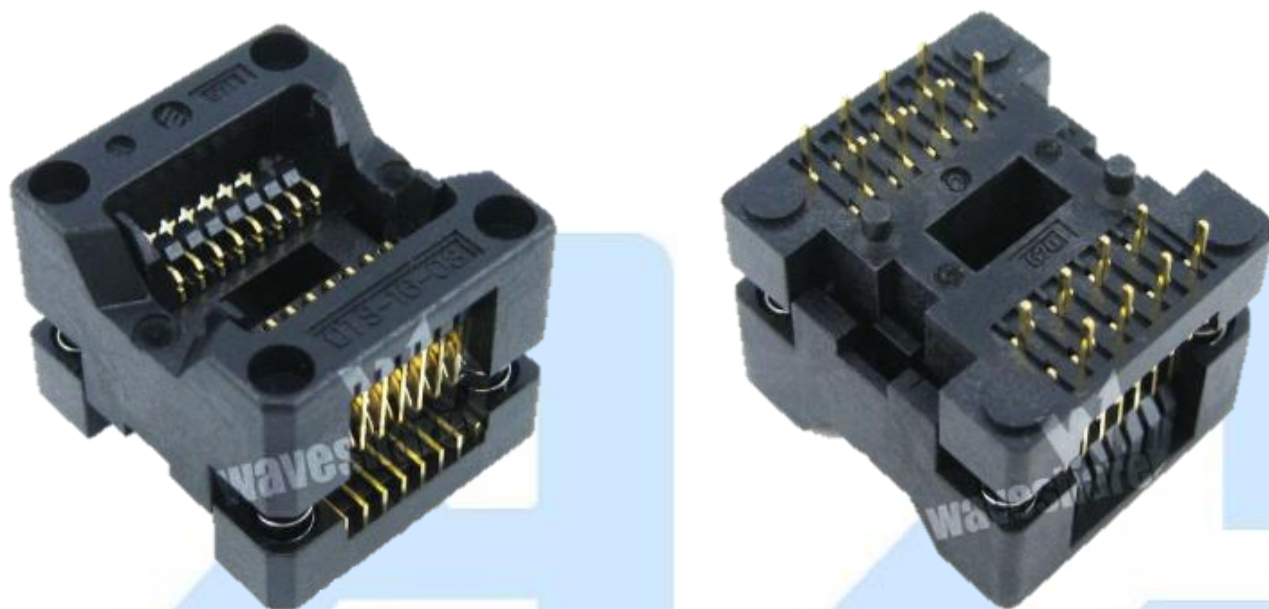


SKU2997: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO SOP8-SOP16, SO8-SO16, SOIC8-SOIC16 A DIP 16 PINES



Descripción

Enplas IC & Burn-in Socket, para encapsulados: SOP8-SOP16, SO8-SO16, SOIC8-SOIC16

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket OTS-16-1.27-03

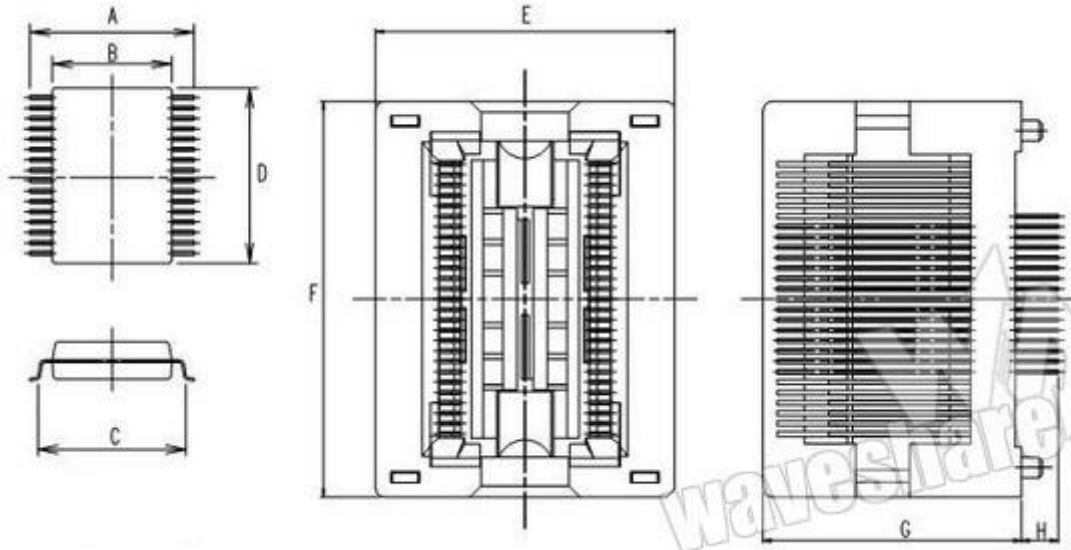
Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - SOP16
 - SO16
 - SOIC16
- Paso: 1.27 mm
- Ancho: 3.9 mm

Dimensiones

A=6 mm
B=3.9 mm
C=5 mm
D=10 mm

E=20 mm
F=18 mm
G=17 mm
H=2.5 mm



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:MMS
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO SOP8-SOP16, SO8-SO16, SOIC8-SOIC16 A DIP 16 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 09/02/2021	No. Parte: SKU2997	